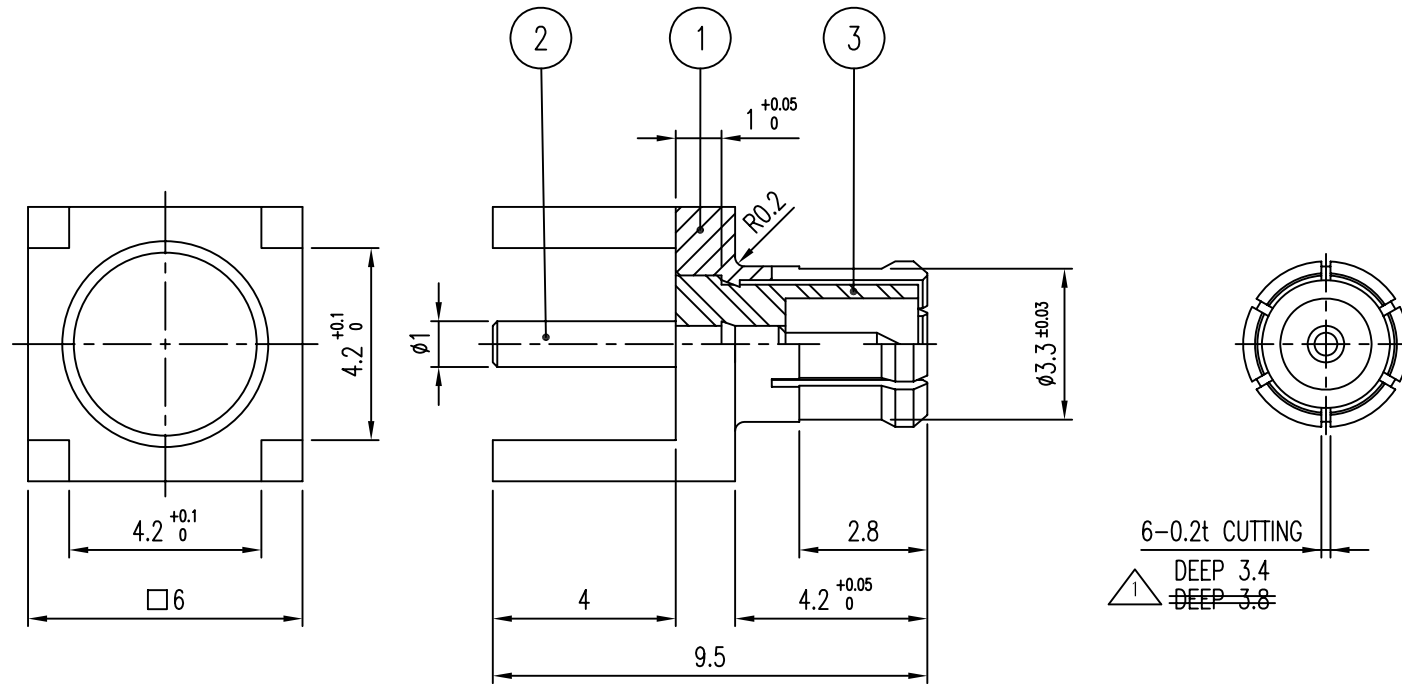


기공 ST												수 정 내 용				
												부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기초)												1	[설번No.201909-0004] MCX JACK 컷팅깊이 표준화(3.4mm)	은선영	김인철	2019. 9. 16.
ST(개선)												2	[설번No.202002-0003] JACK HOOK 추가	은선영	김인철	2020. 2. 12.



대체가능재질 2 1	3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00063-N/1 (H1028)
	2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00074-5/1
	1	BODY	1	BeCu	Gold Plate	DBD00080-5/2 DBD00080-5/1
	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차	년월일 1999. 5. 19.			KJ COMTECH RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
. * ±0.1 . ** ±0.05	승인					
재질	검도			도명 MCX50-P-4R-R		
	재도					
열처리	작성부서			A4 도번 CN00042-7/1 K313-456-000		
보호피막처리	연 구 소					
	척도 6/1	단위 mm	중량			